(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平8-138486

(43)公開日 平成8年(1996)5月31日

(51) Int.Cl.6		識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01H	13/70	E	4235-5G		
G06F	3/03	320 G			
		380 A			
// H01H	11/00	Α			

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 9 頁)

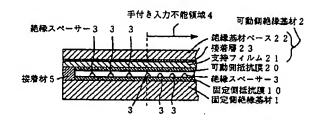
(21)出願番号	特顧平6-293886	(71)出顧人	000231361	
(22)出顧日	平成6年(1994)11月1日		日本写真印刷株式会社 京都府京都市中京区壬生花井町3番地	
		(72)発明者		
	,		京都府京都市中京区壬生花井町 3 番地 本写真印刷株式会社内	日
		(72)発明者	西川 和宏	
,			京都府京都市中京区壬生花井町3番地 本写真印刷株式会社内	Ħ
		I		

(54)【発明の名称】 ペン入力式タッチスクリーン

(57)【要約】

【目的】 手付きしても誤入力が起こらない領域を有するペン入力式タッチスクリーンを提供する。

【構成】 透明な固定側抵抗膜10が形成された固定側 絶縁基材1と、透明な可動側抵抗膜20が形成された支持フィルム21と絶縁基材ベース22との積層体である可動側絶縁基材2と、所定ビッチで形成された多数の絶縁スペーサー3とを有し、多数の絶縁スペーサー3によって可動側と固定側の両抵抗膜が空間を挟んで対向させて固定側絶縁基材1と可動側絶縁基材2とを重ね合わせて配置したものであって、絶縁スペーサー3が形成された全域でベン入力可能なベン入力式タッチスクリーンにおいて、直径が約20μm~約70μmの前記絶縁スペーサー3が約200μm~約500μmの範囲内のビッチで形成された手付き入力不能領域4を有する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明な固定側抵抗膜が片面全面に形成さ れるとともに平行な一対の固定側帯状電極が片面両端部 に形成された固定側絶縁基材と、透明な可動側抵抗膜が 片面全面に形成されるとともに平行な一対の可動側帯状 電極が片面両端部に形成された支持フィルムと絶縁基材 ベースとの積層体である可動側絶縁基材と、固定側抵抗 膜上あるいは可動側抵抗膜上に所定ピッチで形成された 多数の絶縁スペーサーとを有し、多数の絶縁スペーサー によって可動側と固定側の両抵抗膜が空間を挟んで対向 10 するとともに固定側と可動側の両帯状電極間方向を90 度ずらして固定側絶縁基材と可動側絶縁基材とを重ね合 わせて配置したものであって、絶縁スペーサーが形成さ れた全域でペン入力可能なペン入力式タッチスクリーン において、直径が約20μm~約70μmの前記絶縁スペー サーが約200μm~約500μmの範囲内のピッチで形成さ れた手付き入力不能領域を有することを特徴とするペン 入力式タッチスクリーン。

【請求項2】 前記手付き入力不能領域が、絶縁スペー サーの形成された全域を占める請求項1記載のペン入力 20 式タッチスクリーン。

【請求項3】 前記手付き入力不能領域が、絶縁スペー サーの形成された一部領域を占め、前記手付き入力不能 領域以外の領域が、約500μm~約2000μmの範囲内の ピッチであって手付き入力不能領域のピッチより大きい 絶縁スペーサーで占められている請求項1記載のペン入 力式タッチスクリーン。

【請求項4】 前記絶縁スペーサーがドットで形成され た請求項1~請求項3のいずれかに記載のペン入力式タ ッチスクリーン。

【請求項5】 前記絶縁スペーサーが網状に形成された 請求項1~請求項3のいずれかに記載のベン入力式タッ チスクリーン。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、LCD(液晶ディスプ レイ)やCRT(ブラウン管)などのディスプレイ装置の 画面上に配置し、透視したディスプレイ装置の画面の指 示にしたがって、ペン入力することができる抵抗膜方式 のペン入力式タッチスクリーンに関するものである。 [0002]

【従来の技術】従来のいわゆる抵抗膜方式のタッチスク リーンの基本的な構成は、透明な固定側抵抗膜が片面全 面に形成されるとともに平行な一対の固定側帯状電極が 片面両端部に形成された固定側絶縁基材と、透明な可動 側抵抗膜が片面全面に形成されるとともに平行な一対の 可動側帯状電極が片面両端部に形成された支持フィルム と絶縁基材ベースとの積層体である可動側絶縁基材と、 固定側抵抗膜上あるいは可動側抵抗膜上に所定ピッチで 形成された多数の絶縁スペーサーとを有し、多数の絶縁 50

スペーサーによって可動側と固定側の両抵抗膜が空間を 挟んで対向するとともに固定側と可動側の両帯状電極間 方向を90度ずらして固定側絶縁基材と可動側絶縁基材 とを重ね合わせて配置したものであって、絶縁スペーサ ーが形成された全域でペン入力可能なものである。

【0003】このタッチスクリーンは、背後にディスプ レイ装置を配置して使用する(図6参照)。タッチスク リーンとディスプレイ装置とは、座標検出装置、CP U、描画制御装置などを介して接続される。タッチスク リーン上のペンの位置を座標検出装置が検出し、座標デ ータをCPUに送る。CPUは座標データに起因する処 理を行い、描画制御装置を起動させる。描画制御装置 は、ペンの筆跡などの必要なディスプレイ表示を描画す るために計算を行い、ディスプレイ装置に指令を送り、 ディスプレイ装置に描画などの表示を行わせる。

【0004】この抵抗膜方式のタッチスクリーンにおい て、たとえば図7の点Pのx座標を検出するには次のよ うにする。まず、可動側絶縁基材上の任意の点Pに指や ペンなどの書き込み物体を押し付けて、絶縁スペーサー と絶縁スペーサーとのピッチ間において可動側絶縁基材 を固定側絶縁基材の方に撓ませ、可動側抵抗膜を固定側 抵抗膜に接触させると、帯状電極間の可動側抵抗膜には 外部電源より電圧が印加されているので、可動側絶縁基 材の可動側抵抗膜にはX方向に電位勾配が生じ、可動側 絶縁基材の可動側抵抗膜上の点Pに分圧された電圧ex が生じ、この電圧exは外部電源より電圧が印加されて いない固定側絶縁基材の分圧出力端から検出される。と とで、点Pの座標を(x,y)、可動側絶縁基材の帯状 電極間の距離をL1、帯状電極間の電圧をEとすると、 ex/E=x/Llという関係により、電圧exから点 Pのx座標を検出することができる。また、可動側絶縁 基材の帯状電極間の可動側抵抗膜には外部電源より電圧 を印加することを止め、固定側絶縁基材の帯状電極間の 固定側抵抗膜に外部電源より電圧を印加すると、固定側 絶縁基材の固定側抵抗膜上の点Pに分圧された電圧ey が生じ、この電圧eyは可動側絶縁基材の分圧出力端か ら検出される。ここで、可動側絶縁基材の帯状電極間の 距離をL2、帯状電極間の電圧をEとすると、ey/E =y/L2という関係により、電圧eyから点Pのy座 40 標を検出することができる。

【0005】以下、ペン等を押し付けて可動側絶縁基材 に文字等を書き込み、可動側側絶縁基材を固定側絶縁基 材方向に撓ませることを「書き込み動作」と呼ぶ。ま た、絶縁スペーサー間を通して可動側絶縁基材が固定側 絶縁基材の方に撓み、可動側抵抗膜と固定側抵抗膜とが 接触することを「抵抗膜接触」と呼ぶ。前記「書き込み 動作」等によって前記「抵抗膜接触」させ、文字等の座 標データに起因する処理が行われることを「入力」と呼 ፠。

[0006]

30

【発明が解決しようとする課題】しかし、ペン入力するにはどうしてもペンを持っている手の小指の外側から手首に至る部分を可動側絶縁基材に載せなければならない(以下、「手付き」という。)場合が多いが、絶縁スペーサーが形成された全域で絶縁スペーサーのピッチが大きいタッチスクリーンにおいては、可動側絶縁基材の「手付き」した部分で抵抗膜接触されてしまい、「手付き」の情報まで入力されてしまうといった誤入力が起こりやすかった。

【0007】逆に、絶縁スペーサーが形成された全域で 10 絶縁スペーサーのビッチが小さいタッチスクリーンにおいては、強い力でペンを押し付けても抵抗膜接触されず、ペン入力ができないといった入力抜けが起こりやすかった。

【0008】したがって、本発明の目的は上記の問題を解決し、手付きしても誤入力が起こらない領域を有するペン入力式タッチスクリーンを提供することにある。 【0009】

【課題を解決するための手段】本発明のペン入力式タッ チスクリーンは、透明な固定側抵抗膜が片面全面に形成 20 されるとともに平行な一対の固定側帯状電極が片面両端 部に形成された固定側絶縁基材と、透明な可動側抵抗膜 が片面全面に形成されるとともに平行な一対の可動側帯 状電極が片面両端部に形成された支持フィルムと絶縁基 材ベースとの積層体である可動側絶縁基材と、固定側抵 抗膜上あるいは可動側抵抗膜上に所定ピッチで形成され た多数の絶縁スペーサーとを有し、多数の絶縁スペーサ ーによって可動側と固定側の両抵抗膜が空間を挟んで対 向するとともに固定側と可動側の両帯状電極間方向を9 0 度ずらして固定側絶縁基材と可動側絶縁基材とを重ね 合わせて配置したものであって、絶縁スペーサーが形成 された全域でペン入力可能なペン入力式タッチスクリー ンにおいて、直径が約20μm~約70μmの前記絶縁スペ ーサーが約200μm~約500μmの範囲内のビッチで形成 された手付き入力不能領域を有する構成とした。

【0010】上記本発明のベン入力式タッチスクリーンは、前記手付き入力不能領域が、絶縁スペーサーの形成された全域を占める構成としてもよい。

【0011】上記本発明のベン入力式タッチスクリーンは、前記手付き入力不能領域が、絶縁スペーサーの形成 40された一部領域を占め、前記手付き入力不能領域以外の領域が、約500μm〜約2000μmの範囲内のビッチであって手付き入力不能領域のビッチより大きい絶縁スペーサーで占められた構成としてもよい。

【0012】上記本発明のペン入力式タッチスクリーンは、前記絶縁スペーサーがドットで形成された構成としてもよい。

【0013】上記本発明のペン入力式タッチスクリーンは、前記絶縁スペーサーが網状に形成された構成としてもよい。

【0014】本発明を、図面を参照しながらさらに詳しく説明する。

【0015】図1は本発明に係るベン入力式タッチスクリーンの一実施例を示す断面図である。図2〜図5は本発明に係るベン入力式タッチスクリーンの絶縁スベーサーの形成状態を示す平面模式図である。図6は本発明に係るベン入力式タッチスクリーンの背後にディスプレイ装置を配置したときの説明図である。図7は本発明に係るベン入力式タッチスクリーンにおける固定側絶縁基材と可動側絶縁基材との重ね合わせ方の説明図である。図中、1は固定側絶縁基材、10は固定側抵抗膜、2は可動側絶縁基材、20は可動側抵抗膜、21は支持フィルム、22は絶縁基材ベース、23は接着層、3は絶縁スペーサー、4は手付き入力不能領域、5は接着材をそれぞれ示す。

【0016】固定側絶縁基材1は、ガラス板のほか、ボリエチレンテレフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、セルロース樹脂、トリアセテート樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂などからなる透明フィルムあるいは透明シートを用いる。また、固定側絶縁基材1は、1枚だけからなる場合や、複数枚を重ね合わせた積層体の場合がある。いずれの場合においても固定側絶縁基材1の厚さは500μm以上必要である。厚さが500μmより薄いと、固定側絶縁基材1として透明フィルムを用いた場合は、ペン入力時に固定側絶縁基材1が携み過ぎて、LCDやCRTなどの画面に接触して傷を付けてしまいやすいからである。また、固定側絶縁基材1としてガラス板を用いた場合は、ペン入力時の書き込み動作により固定側絶縁基材1が割れやすいからである。

【0017】固定側抵抗膜10は、固定側絶縁基材1の 片面全面に形成したものである。固定側抵抗膜10の材 質としては、金、銀、銅、錫、ニッケル、バラジウムな どの金属や、酸化錫、酸化インジウム、酸化アンチモ ン、酸化亜鉛、酸化カドミウム、インジウムチンオキサ イド(ITO)などの透明な金属酸化物を用いる。固定側 抵抗膜10の形成方法としては、真空蒸着法、スパッタ リング、イオンプレーティング、CVD法などがある。

【0018】固定側帯状電極は、前記固定側絶縁基材1の片面両端部に形成したものである(図7参照)。帯状電極は、書き込み動作される区域を挟むように平行に形成される。その材質は、銀ペースト、銅ペースト、ニッケルペーストなどがある。また、帯状電極の形成方法としては、スクリーン印刷法、グラビア印刷法、ディスペンサー法などがある。

【0019】可動側絶縁基材2は、支持フィルム21と 絶縁基材ベース22とを接着剤23を介して接着した積 層体である。

【0020】絶縁基材ベース22は、固定側絶縁基材1 と同様の透明フィルムなどを用いる。1枚だけからなる 50 場合や、複数枚を重ね合わせた積層体の場合がある。い ずれの場合においても絶縁基材ベース22の厚さは約50~約250μmである。特に125μmが好ましい。厚さが250μmより厚いと、ペン入力するときに可動側絶縁基材2が撓みにくくなったり、光線透過率が悪くなったりする。また、50μmより薄いと永久撓みが発生して誤入力しやすくなってしまうからである。

【0021】可動側抵抗膜20は、前記固定側絶縁基材 1の固定側抵抗膜10と同様の材質および同様の形成方 法の中から適宜選択して形成する。

【0022】可動側帯状電極は、前記固定側絶縁基材1 に形成した固定側帯状電極と同様の材質および同様の形成方法の中から適宜選択して形成する。

【0023】支持フィルム21は、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、セルロース樹脂、トリアセテート樹脂、ポリエーテルスルホン樹脂などからなる透明フィルムを用いる。厚さは、約20μm~約40μmである。特に、25μmや38μmが好ましい。

【0024】接着層23は、前記絶縁基材ベース22と 支持フィルム21とを貼り合わせるための層であり、ア 20 クリル系接着剤等を用いて、厚さ約20μm~約30μmと なるようにスクリーン印刷法、ロールコーター法、ディ ッピング法、スピナー法などで形成する。

【0025】前記支持フィルム21と可動側抵抗膜20と接着層23と絶縁基材ベース22との積層体の厚さを約125μm~約200μmにすると、書き込み動作によって衝撃やひっかき等が生じても可動側抵抗膜が損傷を受けにくくなり、しかも入力が確実に行えるようになる。

【0026】多数の絶縁スペーサー3は、固定側絶縁基材1の固定側抵抗膜10上あるいは可動側絶縁基材2の 30 可動側抵抗膜20上に、所定ピッチ、および所定領域形状で形成する。なお、ピッチとは、一つの絶縁スペーサー3の中心と、これに隣接する最も近い絶縁スペーサー3の中心との距離をいうのではなくて、一つの絶縁スペーサー3の端部と、これに隣接する最も近い絶縁スペーサー3の端部との距離をいう。

【0027】手付き入力不能領域4における絶縁スペーサー3のピッチは、約 200μ m〜約 500μ mの範囲内とする。約 200μ mより小さいと、書き込み動作をしても抵抗膜接触しにくくなり、入力抜けが発生しやすくなる。また、約 500μ mより大きいと、手付きによって入力されてしまい誤入力が発生しやすくなる。

【0028】手付き入力不能領域4における絶縁スペーサー3のピッチは、後述する絶縁スペーサー3の高さの大小に比例させて設定するとよい。例えば、絶縁スペーサー3の高さが 1μ m高くなれば、ピッチを約 50μ m大きくするとよい。また、手付き入力不能領域4でのピッチは、可動側絶縁基材2と可動側抵抗膜20との合計厚みの数値の大小に比例させて設定するとよい。

【0029】手付き入力不能領域4における絶縁スペー 50 基材2と可動側抵抗膜20との合計厚みの大小に比例さ

サー3のピッチは、支持フィルムの厚みの大小に比例させて設定するとよい。例えば、支持フィルム21の厚さが25 μ mでは絶縁スペーサー3のピッチは250 μ m~350 μ mとし、支持フィルムの厚さが38 μ mになると絶縁スペーサー3のピッチは400 μ m~500 μ mとするとよい。【0030】手付き入力不能領域4における絶縁スペーサー3のピッチは、好ましい数値として、例えば300 μ m±50 μ mのピッチがある。この数値は、絶縁スペーサー3一個の高さが6 μ m、直径が40 μ m、可動側絶縁基

10 材2の厚さが175µmの場合の数値である。

【0031】手付き入力不能領域4における絶縁スペー サー3の領域形状は、固定側絶縁基材1あるいは可動側 絶縁基材2の右下部に台形状に形成した領域形状のもの (図2)、固定側絶縁基材1あるいは可動側絶縁基材2 の全域に形成した領域形状のもの(図3)、固定側絶縁 基材1あるいは可動側絶縁基材2の右半面より大きい形 状で形成した領域形状のもの(図4)、固定側絶縁基材 1あるいは可動側絶縁基材2の右半面より小さい形状で 形成した領域形状のもの(図5)などがある。 これらの 他、五角形などの多角形状や、ペンを持っている手の小 指の外側から手首に至る部分に相当する形状などでもよ い。以上は、右利きの人が右手でペンを持ってペン入力 する場合に対応させるために、手付き入力不能領域4を 右下部や右半面に形成したが、左利きの人が左手でペン を持ってペン入力する場合に対応させるために、手付き 入力不能領域4を左下部や左半面に形成してもよい。

【0032】前記手付き入力不能領域4は、絶縁スペーサー3が形成された全域を占めるように形成してもよいし、絶縁スペーサー3が形成された一部領域を占めるように形成してもよい。全域とは、書き込み動作が行われるすべての区域のことである。一部領域とは、書き込み動作が行われるすべての区域のうちの一部の区域のことである。

【0033】以下、ペン入力タッチスクリーンに手付き 入力不能領域4以外の領域が形成された場合における絶 縁スペーサー3のピッチについて説明する。

【0034】手付き入力不能領域4以外の領域における 絶縁スペーサー3のビッチは、約500μm~約2000μm の範囲内のピッチであって手付き入力不能領域のビッチ より大きいものである。約500μmより小さくなると、 指入力不能となりやすい。また、約2000μmより大きく なると、手付きより軽い接触(例えば、書き込み動作時 にペンを持つ手の一部がはずみで軽く接触した場合やゴ ミなどの付着した場合等)でも入力されてしまい、誤入 力しやすくなる。

【0035】手付き入力不能領域4以外の領域における 絶縁スペーサー3のピッチは、絶縁スペーサー3の高さ の数値の大小に比例させて設定するとよい。また、手付 き入力不能領域4以外の領域でのピッチは、可動側絶縁 基材2と可動側抵抗時20との全計度4の大小に比例さ

せて設定するとよい。例えば、絶縁スペーサー3の高さ が1μ m高くなれば、ピッチを約50μ m大きくするとよ

【0036】手付き入力不能領域4以外の領域における 絶縁スペーサー3のピッチは、好ましい数値として、例 えば 1000μ m \pm 50μ mのピッチがある。この数値は、可 動側絶縁基材2と可動側抵抗膜20との合計厚みが175 μ m、絶縁スペーサー3一個の高さが 6μ m、直径が40μmである場合の数値である。別の好ましい数値とし て、900μm±50μmのピッチがある。この数値は、可 動側絶縁基材2と可動側抵抗膜20との合計厚みが1.0 mm、絶縁スペーサー3一個の高さが4µm、直径が40 μmの場合の数値である。

【0037】手付き入力不能領域4およびそれ以外の領 域における絶縁スペーサー3一個の形状は、略円柱形 状、略楕円錐形状、先端の丸い楕円錐形状などのものが ある。

【0038】手付き入力不能領域4およびそれ以外の領 域における絶縁スペーサー3一個の髙さは、約5~約10 μ mである。特に、 6μ m〜 8μ mが好ましい。約 5μ m より小さくなると、抵抗膜接触が簡単に起こりすぎて、 可動側抵抗膜20が損傷したり誤入力しやすくなる。ま た、約10μmより大きくなると、絶縁スペーサー3と絶 縁スペーサー3との谷間が深くなり過ぎて、抵抗膜接触 がしにくくなり入力抜けが発生しやすくなる。

【0039】手付き入力不能領域4およびそれ以外の領 域における絶縁スペーサー3一個の直径は、約20μm~ 約70μmである。約20μmより小さいと、絶縁スペーサ ー3を形成するときに径があまりに小さすぎて、フォト ファブリケーションなどの形成方法を適用するときに、 絶縁スペーサー3一個の高さを約5μm以上とすること が難しくなる。また、約70μmより大きいと、ディスプ レイ装置に映し出される画像の一画素より大きいものと なってしまい、画像が見にくくなってしまう。絶縁スペ ーサー3 一個の直径は、好ましい数値として、約30μm ~約40μmがある。この数値にすると、絶縁スペーサー 3 一個の高さの条件と画像が見やすいことの条件を同時 に満たすことができる。

【0040】手付き入力不能領域4およびそれ以外の領 域における多数の絶縁スペーサー3の具体的な形成方法 40 としては、いわゆるフォトファブリケーションといわれ る超精密加工ができる形成方法がある。まず、前記固定 側抵抗膜10上あるいは後述する可動側抵抗膜20上に 透明な絶縁性被膜を全面的に形成し、透光部と非透光部 とからなるマスク原板を被せて、露光し、マスク原板の 透光部に対応した絶縁性被膜の部分を架橋させて硬化さ せ、原板の非透光部に対応した絶縁性被膜の部分を現像 液で溶解させて、所望のパターンに絶縁性被膜をパター ン化する。このバターンとしては、ドット状や網目状な

をベースとした紫外線硬化樹脂等を用いる。また、絶縁 性被膜の形成方法としては、スクリーン印刷法、ロール コーター法、ディッピング法、スピナー法などがある。 【0041】帯状電極が形成された固定側絶縁基材1と 可動側絶縁基材2とを、多数の絶縁スペーサー3によっ て可動側と固定側の両抵抗膜が空間を挟んで対向するよ うに、かつ、固定側絶縁基材1の電極間方向と可動側絶 緑基材2の電極間方向とを90度ずれるように重ね合わ せて、書き込み動作される区域以外の部分、たとえば、 固定側絶縁基材1および可動側絶縁基材2の周縁どうし を接着材5などで接着し、ペン入力式タッチスクリーン

【0042】接着材5としては、アクリル樹脂、エポキ シ樹脂、フェノール樹脂、ビニル樹脂などの接着剤があ る。また、接着剤のかわりに両面粘着テープを用いても よい。接着材5の厚さは、約25µm~約100µmのもの がある。さらに、接着材近傍だけ局部的に入力抜けが発 生するのを抑え、かつ、電極間の絶縁性をより確実にす るためには、接着材5の厚さを約 60μ m~約 80μ mにす 20 るとよい。

[0043]

が得られる。

【作用】請求項1に係る本発明のペン入力式タッチスク リーンは、全領域でペン入力可能であり、かつ、約200 μm~約500μmの範囲内のピッチで絶縁スペーサーが 形成された手付き入力不能領域を有する。したがって、 ペン入力時の手付きによっては抵抗膜接触されない。ま た、ペン入力時に手付きしやすい領域を選択的に手付き 入力不能領域とすることもできるので、手付きによる誤 入力が起こりやすい領域はどこかという統計データなど 30 を採り、そのデータに基づいて選択的に手付き入力不能 領域を形成することが可能であり、ペン入力時の手付き による誤入力を効率的に防止することができる。また、 前記統計データを、タッチスクリーンの機種ごとやサイ ズごとに採り、各機種やサイズごとに手付き入力不能領 域の形成箇所を変えてゆくこともできる。

【0044】また、請求項2に係る本発明のペン入力式 タッチスクリーンは、全領域でペン入力可能であり、か つ、約200μm~約500μmの範囲内のビッチで絶縁スペ ーサーが形成された手付き入力不能領域が、絶縁スペー サーが形成された全域を占めるようにした。したがっ て、多数の絶縁スペーサーが形成された全ての領域にお いて、ペン入力時の手付きによっては抵抗膜接触されな いり

【0045】また、請求項3に係る本発明のペン入力式 タッチスクリーンは、全領域でペン入力可能であり、か つ、約200μm~約500μmの範囲内のピッチで絶縁スペ ーサーが形成された手付き入力不能領域と、約500μm 〜約2000μmの範囲内のピッチであって手付き入力不能 領域のビッチより大きい絶縁スペーサーで占められてい どがある。絶縁性被膜の材質としては、アクリル系樹脂 50 る領域とに、全領域を二分した。したがって、手付き入 力不能領域では、ペン入力時の手付きによっては抵抗膜 接触されないとともに、手付き入力不能領域以外の領域 では、指の書き込み動作や手付きによっては抵抗膜接触 され入力されてしまうこともあるが、手付きより軽い接 触では抵抗膜接触されない。

[0046]

【実施例】縦73mm、横125mm、厚さ1.1mmのガラス板を固 定側絶縁基材として用い、その上面全面に酸化錫を用い CVD法にて厚さ300点の透明な抵抗膜を形成した。次に抵 抗膜上に紫外線硬化型のアクリル樹脂をスクリーン印刷 10 して透明な絶縁性被膜を全面的に形成し、次いでフォト リソ法にて、絶縁性被膜の書き込み動作される領域に形 成された絶縁性被膜をパターン化して多数のドット状の 絶縁スペーサーを形成すると同時に、書き込み動作され る領域外を絶縁部領域として残存させた。ドット状の絶 縁スペーサー一個の高さは6μm、ドット状の絶縁スペ ーサー一個の直径は40μmとした。書き込み動作される 領域は、絶縁スペーサーのピッチによって、略台形状の 手付き入力不能領域と、それ以外の領域とに二分した。 台形状の手付き入力不能領域は固定側絶縁基材の右下部 20 に形成された絶縁スペーサーのピッチは、手付き入力不 能領域では250µmとし、それ以外の領域では1000µm とした。次に、書き込み動作される領域の両端部に銀べ ーストをスクリーン印刷することにより、長さ124mm、 幅3mmの平行な一対の帯状電極を60mm離してガラス板の 横方向に平行に形成した。

【0047】一方、縦72mm、横124mm、厚さ175μmのポ リエチレンテレフタレート樹脂からなる透明な絶縁基材 ベースの片面全面に厚さ2μmのアクリル樹脂からなる ハードコート層を形成した。また、厚さ25μmのポリエ 30 縁スペーサーの形成状態を示す正面模式図である。 チレンテレフタレート樹脂からなる透明な支持フィルム の片面全面にITOを用いスパッタリング法にて厚さ500A の透明な抵抗膜を形成し、書き込み動作される領域(縦 59mm、横11.9mm)を残してフォトリソ法にてレジストを 形成した後、レジストが形成されていない部分の抵抗膜 をエッチング除去した。次に、抵抗膜の横両端に銀ペー ストをスクリーン印刷することにより、長さ58mm、幅3m mの一対の帯状電極を117mm離してガラス板の横方向に平 行に形成した。また、この各帯状電極と接続するリード 線および貼り合わせ後に固定側絶縁基材の各帯状電極と 40 接続するリード線は、銀ペーストをスクリーン印刷する ことによりそれぞれ形成した。前記絶縁基材ベースのハ ードコート層が形成されていない方の面と、前記支持フ ィルムの抵抗膜が形成されている方の面とを、厚さ25μ mのアクリル系樹脂を接着層として用いて貼り合わせて 可動側絶縁基材とした。

【0048】さらに、可動側絶縁基材の周縁に厚さ60μ mのアクリル系樹脂からなる接着材をスクリーン印刷に て形成し、多数の絶縁スペーサーによって可動側と固定 側の両抵抗膜が空間を挟んで対向するとともに固定側と 50

可動側の両帯状電極間方向を90度ずらして固定側絶縁 基材と可動側絶縁基材とを重ね合わせて配置して、周縁 を接着材により貼り合わせ、タッチスクリーンを得た。 【0049】とのタッチスクリーンをディスプレイ装置 の画面上に配置して、ペン入力したところ、多数の絶縁 スペーサーが形成された全域でペン入力可能で、指入力 は不可能であり、ペン入力しても手付き入力不能領域で は誤入力が起こらなかった。

10

[0050]

【発明の効果】本発明のペン入力式タッチスクリーン は、以上の構成および作用からなり、直径が約20μm~ 約70 μ m の前記絶縁スペーサーが約200 μ m \sim 約500 μ m の範囲内のピッチで形成された手付き入力不能領域を有 するので、次の効果が得られる。

【0051】すなわち、手付き入力不能領域ではペン入 力時の手付きによって抵抗膜接触されないので、ペン入 力時の手付きの情報まで入力されることはなく、誤入力 が起こらない。

【0052】また、手付きによっては抵抗膜接触されな いが、ペンによる書き込み動作によっては可動側絶縁基 材が固定側絶縁基材の方に撓みやすく、必要以上の強い 力でペンを押し付けなくても抵抗膜接触するので、ペン 入力ができないといった入力抜けが起こることがない。 【図面の簡単な説明】

【図 1 】本発明に係るペン入力式タッチスクリーンの― 実施例を示す一部断面模式図である。

【図2】本発明に係るペン入力式タッチスクリーンの絶 縁スペーサーの形成状態を示す正面模式図である。

【図3】本発明に係るペン入力式タッチスクリーンの絶

【図4】本発明に係るペン入力式タッチスクリーンの絶 縁スペーサーの形成状態を示す正面模式図である。

【図5】本発明に係るペン入力式タッチスクリーンの絶 縁スペーサーの形成状態を示す正面模式図である。

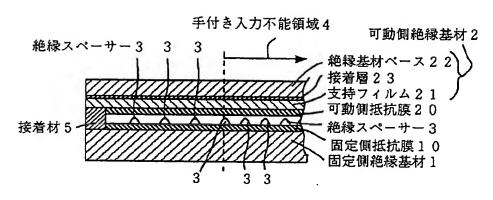
【図6】本発明に係るペン入力式タッチスクリーンの背 後にディスプレイ装置を配置したときの説明図である。 【図7】本発明に係るペン入力式タッチスクリーンにお ける固定側絶縁基材と可動側絶縁基材との重ね合わせ方

【符号の説明】

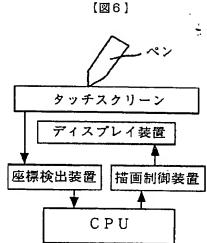
の説明図である。

- 固定側絶縁基材
- 10 固定側抵抗膜
- 2 可動側絶縁基材
- 20 可動側抵抗膜
- 21 支持フィルム
- 22 絶縁基材ベース
- 23 接着層
- 3 絶縁スペーサー
- 4 手付き入力不能領域
- 5 接着材

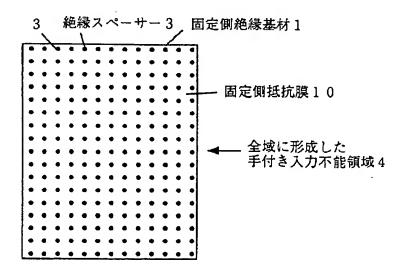
【図1】



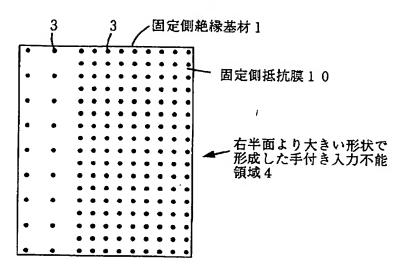
【図2】



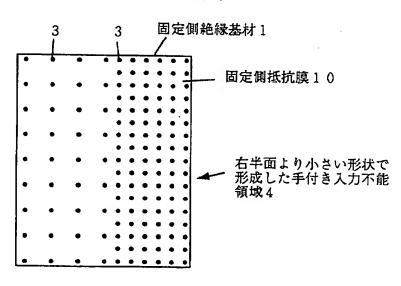
[図3]



【図4】



【図5】



【図7】

